

정기석

정기석은 서울캠퍼스 [공과대학 융합전자공학부](#) 교수이자, [임베디드 시스템온칩 연구실](#)장을 겸임하고 있다.

융합전자공학부 홈페이지 참고(2020.09)

- 연락처: 02-2220-0396 / kchung@hanyang.ac.kr

□

목차

- [1 학력](#)
- [2 경력](#)
- [3 연구관심분야](#)
- [4 담당과목](#)
- [5 주요연구과제](#)
- [6 주요논문](#)
- [7 저서](#)
- [8 수상](#)
- [9 언론 활동](#)

학력

- Univ. of Illinois at Urbana-Champaign 전산학 박사

경력

- 2004.3 ~ 현재 한양대학교 융합전자공학부 부교수
- 2001.9 ~ 2004.2 홍익대학교 컴퓨터공학과 조교수
- 2000.7 ~ 2001.8 (미) Intel Corp. Staff Engineer
- 1998.7 ~ 2000.7 (미) Synopsys, Inc. Senior R&D Engineer
- 1997.9 ~ 1998.5 (미) Univ. of Illinois at Urbana-Champaign 강의전담 교수

연구관심분야

시스템온칩 설계, 임베디드 시스템, 모바일 시스템

담당과목

- 학부: 임베디드시스템설계, 컴퓨터구조, 디지털논리설계, VLSI공학
- 대학원: SoC구조, 저전력시스템설계방법론, SoC설계방법론

주요연구과제

주요논문

저서

수상

- 2013, 제14회 중소기업기술혁신대전 산학연유공자 부문 산업부관상 수상

언론 활동